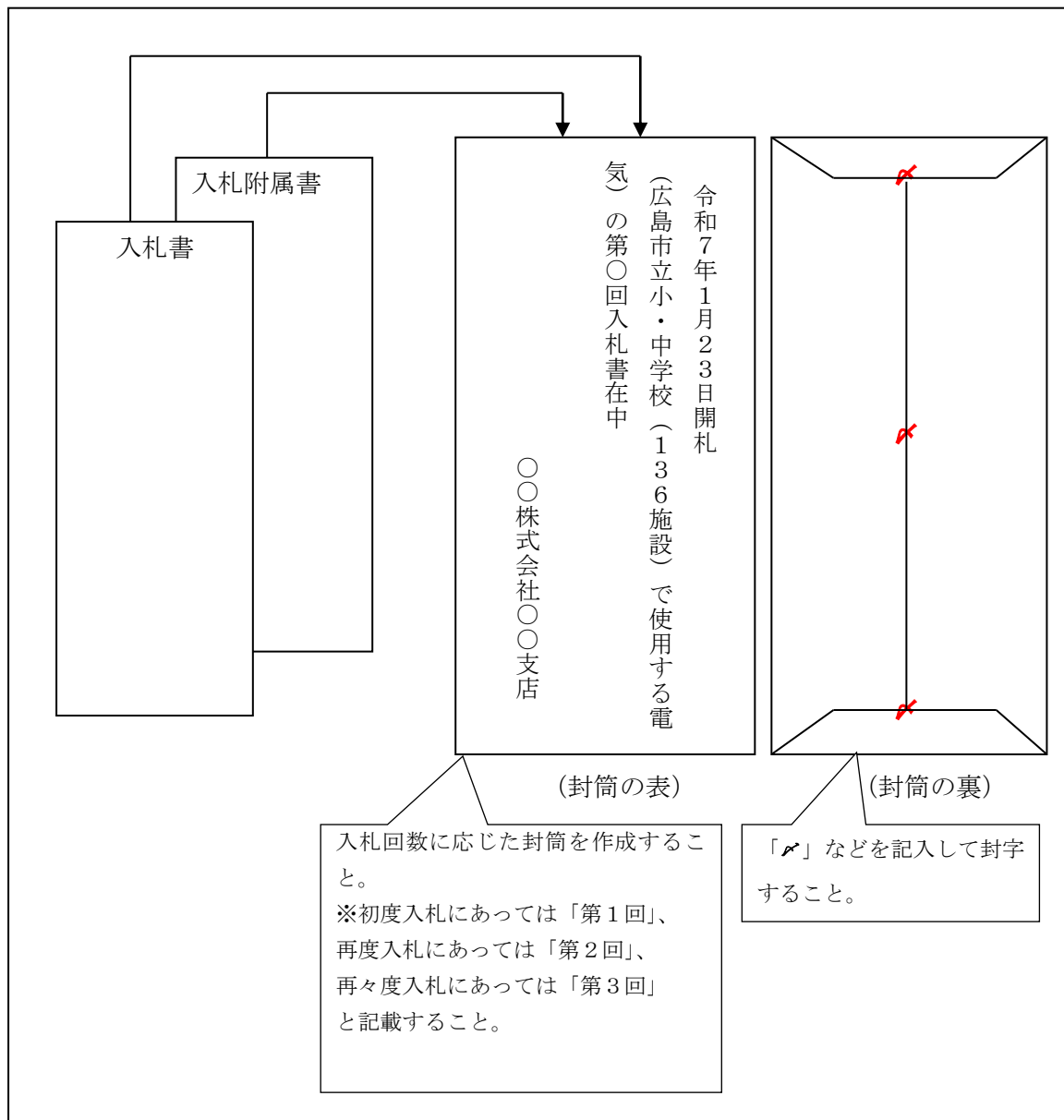


入札書等の提出について（持参の場合）

作成した入札書及び入札附属書を次の図のように封字し、提出（持参）してください。



入札書等の提出について（郵送の場合）

封字した入札書等を次の図のように封入し、郵送（書留郵便に限る。）してください。

（封字済の入札書）

令和7年1月23日開札
（広島市立小・中学校（136施設）で使用する電気）の第〇回入札書在中
〇〇株式会社〇〇支店

※ 入札回数に相応する入札書をそれぞれ封筒に入れて、糊付け箇所に「ㄦ」などを記入して封字し、これらを郵送用封筒に入れて提出してください。
ただし、再度入札において、初度入札（無効となった入札を除く。）の価格以上の価格でした入札は無効となります。
※ 入札回数を1回とする入札について、入札書を2通以上提出した場合は、無効となるので注意してください。

郵送用の封筒に入れる。

切手 730-8586

令和7年1月23日開札
（広島市立小・中学校（136施設）で使用する電気）の入札書在中

（点線部分は朱書きすること。）

広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市長
（広島市教育委員会事務局総務部施設課）宛

（封筒の表）

（封筒の裏）

あて先の住所は、入札公告及び入札説明書に記載してある入札書提出先を記載してください。